

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）FCBGA 封装基板生产和研发基地项目近日获得财政补助资金现金 6,898 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 32.66%。截至本公告披露日，前述补助资金已全部到账。本次政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，本次政府补助属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定，本次政府补助的确认时点为 2024 年 12 月，金额为 6,898 万元，为与企业日常活动相关的政府补助，按照业务实质，将计入公司 2024 年度“其他收益”。

3、补助对上市公司的影响

本次政府补助预计增加公司 2024 年度利润总额 6,898 万元（未经审计），对归属于上市公司股东的净利润影响约为 2,710 万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4、其他说明和风险提示

公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。

上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司 2024 年度财务数据的影响将以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月七日